

1. 適用範囲

本指定書は、『TMシリーズコネクタ、鉛フリー、RoHS 指令対応製品』の実装温度プロファイル、手はんだ条件について規定します。



2. 対象製品

鉛フリーめっき製品、RoHS対応製品についての全製品

3. 推奨温度プロファイル、手はんだ条件

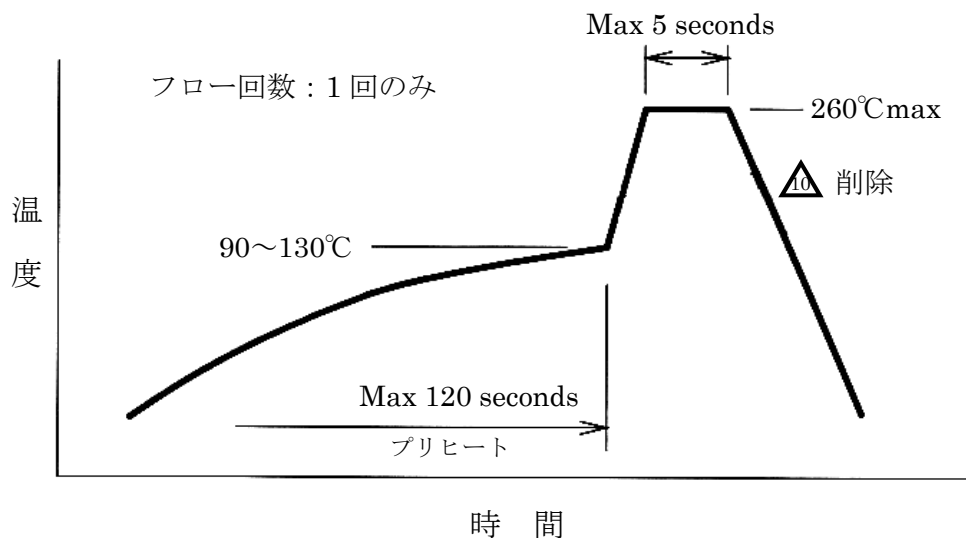
次頁によります。

注) フロー条件の場合 ⇒ ディップ品、リフロー条件の場合 ⇒ SMT品
がそれぞれ対象となります。

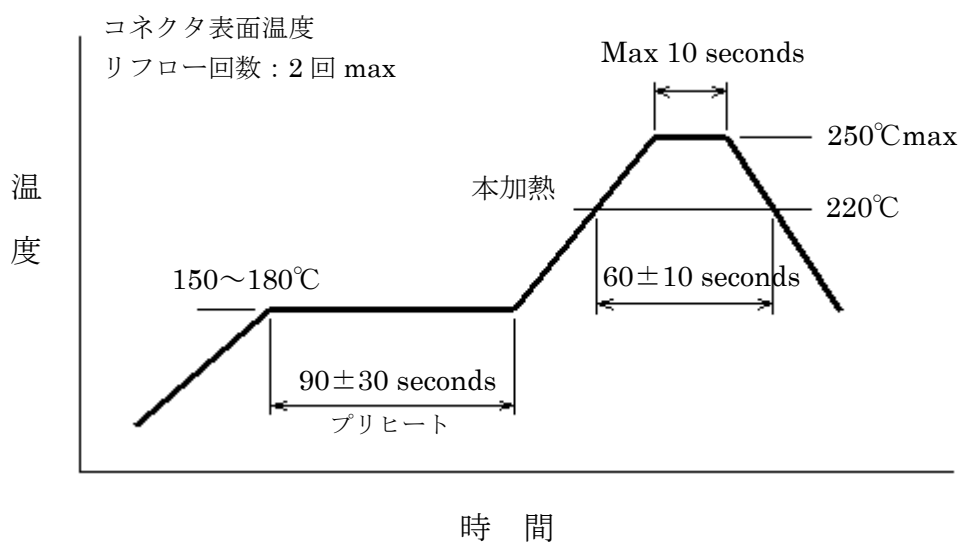
| COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS | DESIGNED | CHECKED | DATE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 | DIS-E-00006584 | KG. OKITA | MN. KENJO | 20210811 |
| 名称 TITLE | | HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | | |
| TMシリーズ鉛フリー・RoHS 指令対応品、実装温度プロファイル | | APPROVED | HO. MIWA | 20060526 |
| | | CHECKED | HO. MIWA | 20060526 |
| | | DESIGNED | SJ. SHIMIZU | 20060526 |
| | | WRITTEN | SJ. SHIMIZU | 20060526 |
| 技術指定書 TECHICAL SPECIFICATION | | ATAD-E2546-00 | |  1 / 2 |

推奨温度プロファイル、手はんだ条件

◇フロー条件 (Sn-Ag-Cu 系はんだを使用)



◇リフロー条件 (Sn96.5-Ag3-Cu0.5 ペーストを使用)



◇手はんだ条件 (Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだを使用)

はんだコテ先温度: 380°Cmax、はんだ時間: 3秒 max
手はんだ回数: 1回のみ